



## LR78M12 系列线性稳压器

### 1 产品特点

- 输入端耐压: 30V
- 静态电流: 3mA
- 输出精度:  $\pm 2\%$
- 集成短路保护功能、过流保护功能

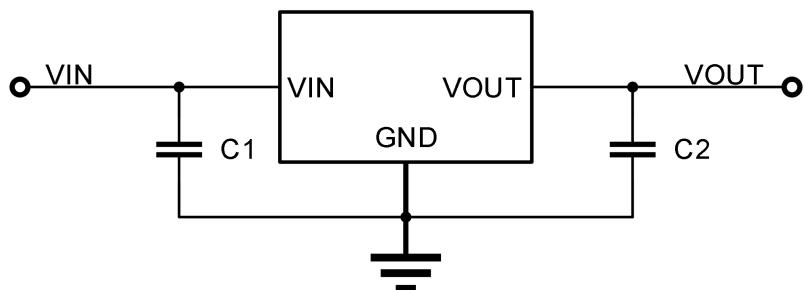
### 2 产品应用

- 工业类控制板
- 安防类设备
- 开关电源辅助供电
- 消费类电子设备

### 3 产品描述

LR78M12 系列是一款基于双极工艺的高精度线性稳压器。它具有低静态功耗、高耐压等特性，LR78M12 系列产品输入电压可达 30V，固定输出电压范围在 12V。芯片内置有短路保护电路、过流保护功能可以保障产品在使用中安全运行。

LR78M12 能在输出噪声较小的情况下提供 500mA 的输出电流，并且仍能保持良好的调整率。由于其纹波抑制比及负载特性较好，这些器件特别适用于消费类产品、安防类设备和工业设备等。



### 4 器件信息

规格型号	输出电压	封装	丝印
LR78M12-M	12V	SOT89-3L	78M12
LR78M12-J	12V	TO220	78M12
LR78M12-K	12V	TO252	78M12



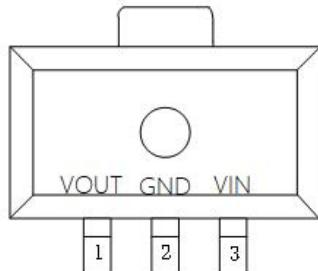
## 5 版本历史

### 新编 A 版本 (Dec 2022)

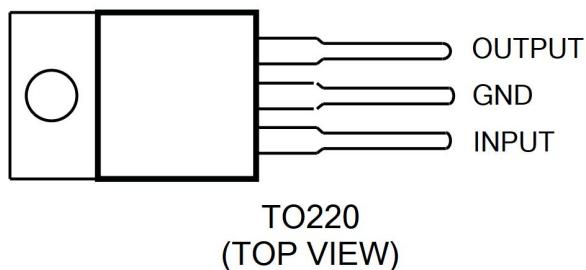
- 新修订 A 版本规格书..... 1-13

注: 历史版本页数可能与当前版本的页数有所差异。

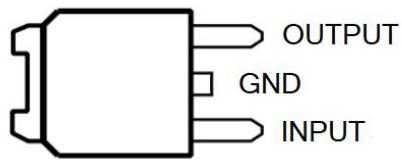
## 6 引脚定义和功能



SOT89-3L  
(TOP VIEW)



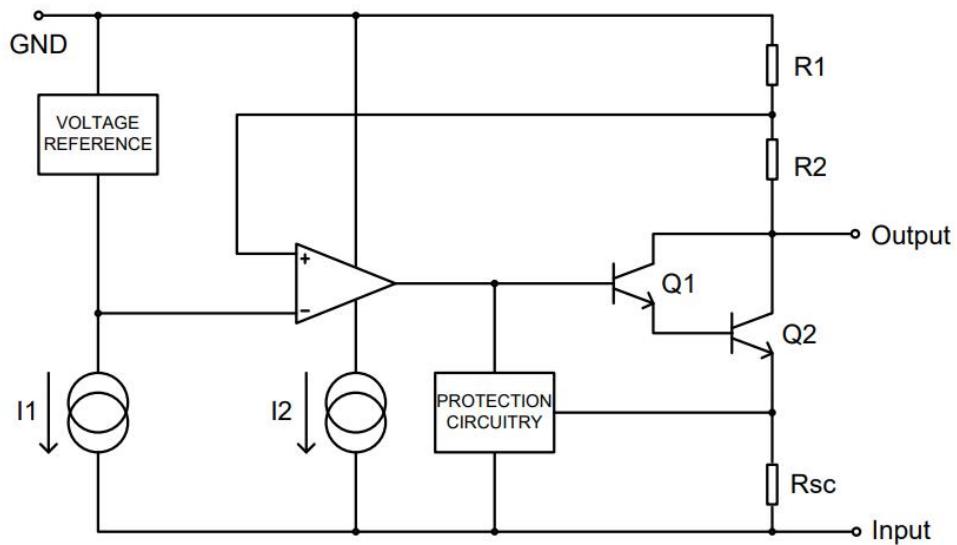
TO220  
(TOP VIEW)



TO252  
(TOP VIEW)



## 7 功能框图





## 8 电气特性

### 8.1 极限参数

常温下测试(除非特殊说明)<sup>(1)</sup>

Name	Min		Max	Unit
最大输入电源电压	VIN		35	V
最大输出电流	I <sub>OUT</sub>		600	mA
耗散功率	P <sub>D</sub>	SOT89-3	500	mW
		TO220	1.25	W
		TO252	2	W
工作温度	T <sub>OPR</sub>		-40~+125	°C
存储温度	T <sub>STG</sub>		-65~+150	°C

(1) 在超出上面列出的绝对最大额定条件下工作可能会造成器件的永久损坏。这些只是应力额定值，长时间处于最大绝对额定条件下会影响设备的可靠性。

(2) 所有电压值都是相对于 GND 的值，除非额外注明。

(3) 下列一个或两个条件可能会导致整体设备的使用寿命降低：

- 长期高温储存
- 长时间在最高温度下使用

### 8.2 ESD

Mode	Name	Max	Unit
H.B.M	POS/NEG	±3000	V

### 8.3 电气参数

除非特殊说明, T<sub>J</sub> = 25°C.

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V <sub>IN</sub>	I <sub>SS</sub> =5uA	—	—	30	V
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =19V, I <sub>OUT</sub> =10mA	11.76	12	12.24	V
输出电流	I <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> = 19V	—	500	—	mA
线性调整度	△V <sub>OUT</sub>	14.5V≤V <sub>IN</sub> ≤25V, I <sub>OUT</sub> =1mA	—	8	118	mV
负载调整度	△V <sub>OUT</sub>	V <sub>IN</sub> =19V, 5mA≤I <sub>OUT</sub> ≤500mA	—	12	118	mV

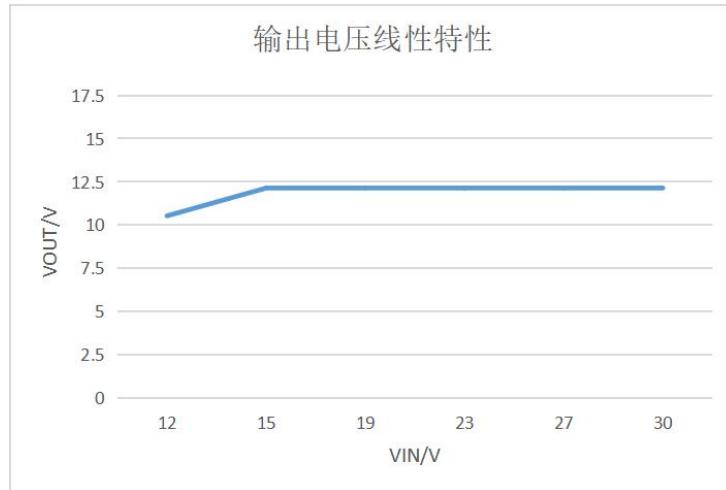


最小压差	V <sub>Drop</sub>	I <sub>OUT</sub> =50mA, △V <sub>OUT</sub> =±2%*V <sub>OUT</sub>	0.8	1	1.2	V
		I <sub>OUT</sub> =100mA, △V <sub>OUT</sub> =±2%*V <sub>OUT</sub>	1	1.2	1.4	
纹波抑制比	PSRR	f=120Hz, VIN=8V~18V, I <sub>OUT</sub> =200mA	—	71	—	dB
输出噪声	V <sub>N</sub>	f=10Hz~100KHz	—	76	—	uV
静态电流	I <sub>SS</sub>	V <sub>IN</sub> = 19V	—	3	8	mA
下降电压	V <sub>DROP</sub>	I <sub>O</sub> =500mA	—	2	—	V
输出电阻	R <sub>O</sub>	f=1KHz	—	18	—	mΩ
短路电流	I <sub>SCP</sub>	V <sub>IN</sub> = 35V	—	10	—	mA
输出峰值电流	I <sub>PK</sub>	—	—	0.5	—	A
温度系数	△V <sub>OUT</sub> /△T <sub>a</sub>	I <sub>OUT</sub> =5mA	—	-1	—	mV/°C

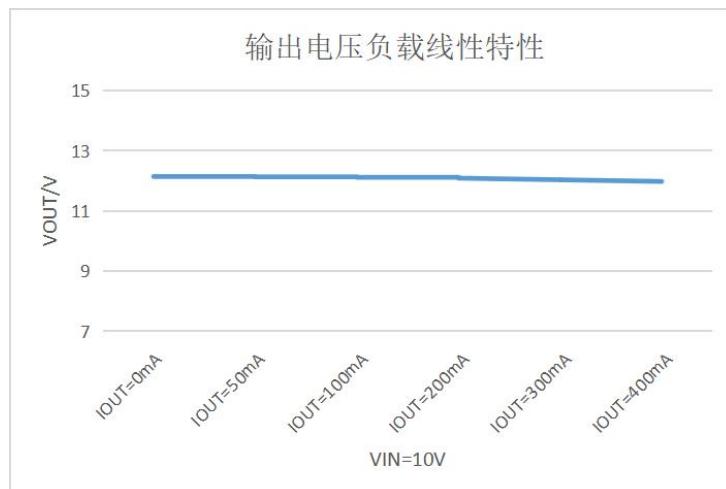


## 9 特性曲线 (除非特殊说明 $C_{IN}=0.33\mu F$ , $C_{OUT}=0.1\mu F$ , $V_{CC}=10V$ , $T_J = 25^{\circ}C.$ )

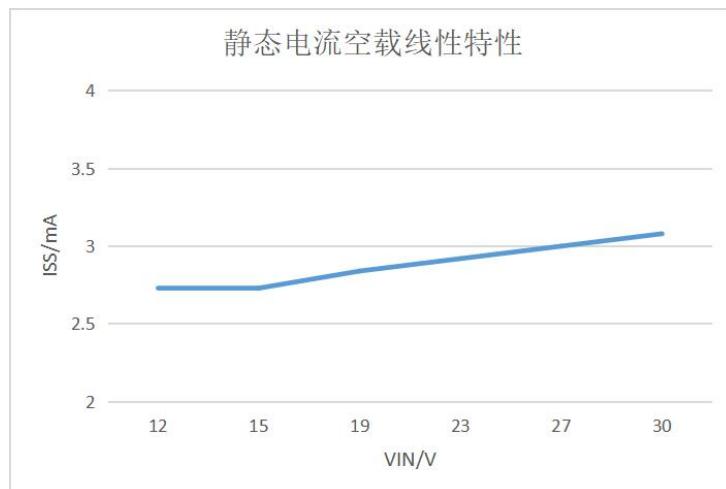
### 9.1 输出电压线性特性



### 9.2 输出电压负载线性特性

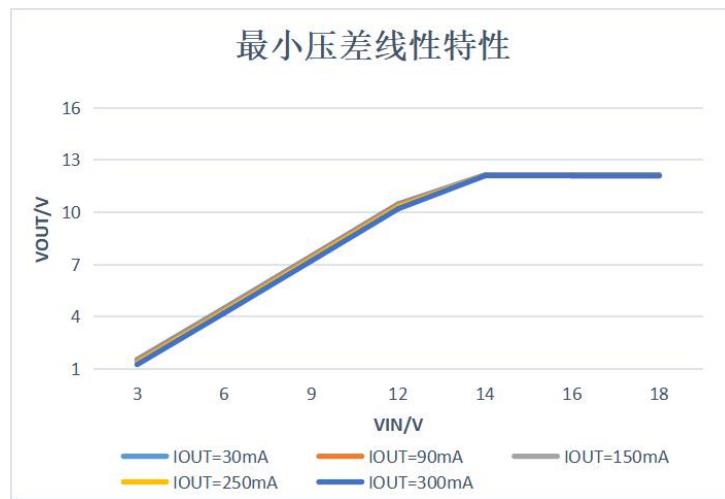


### 9.3 静态电流空载线性特性





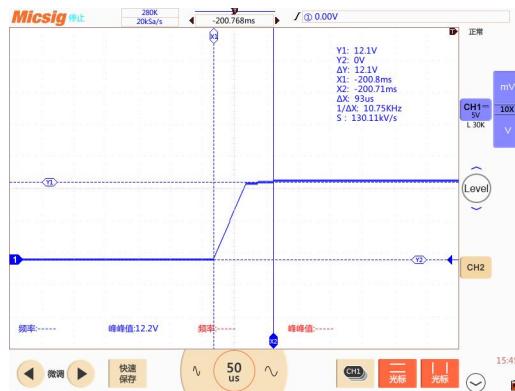
## 9.4 最小压差线性特性



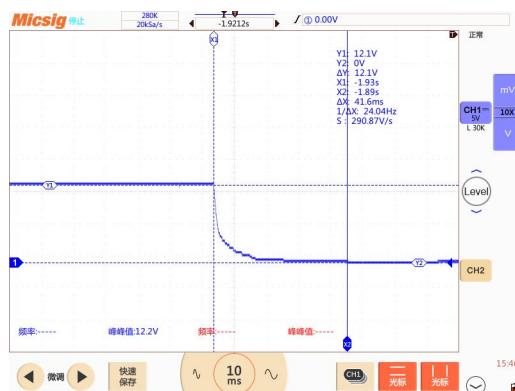


## 1 0 典型参数波形图 (除非特殊说明 $C_{IN}=0.33\mu F$ , $C_{OUT}=0.1\mu F$ , $V_{CC}=10V$ , $T_J = 25^{\circ}C$ .)

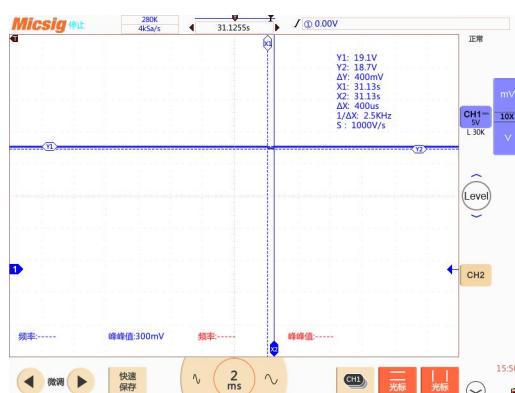
### 10.1 上电响应



### 10.2 下电响应



### 10.2 负载响应 ( $I_{OUT}=30mA$ )





## 11 应用信息

该系列芯片为三端低压差系列线性稳压器。必须严格遵循下列应用要点以实现正确操作。

### 11.1 外部电路

输入和输出引脚必须要接上外部电容。对于输入引脚，尤其在采用电池供电时而产生高阻抗时，必须连接上合适的旁路电容，建议输入电容值至少为  $0.33\mu\text{F}$ ，并且为陶瓷电容，以实现更好的温度系数和更低的 ESR（等效串联电阻），如应用电路所示。而对于输出引脚，尤其在负载具有瞬态性能时，必须连接合适的电容，输出电容在保持输出电压稳定方面起着重要作用。对于陶瓷型电容器，电容值至少为  $0.1\mu\text{F}$ 。选择较大容值的电容可以限制瞬态电压输出。

### 11.2 热注意事项

芯片最大功耗取决于 IC 封装的热阻、PCB 布局、周围气流速度以及结点与环境温度的温差。通过以下公式计算可得最大功耗： $\text{PD}(\text{MAX})=(T_{\text{J}(\text{MAX})}-T_{\text{a}})/\theta_{\text{JA}}$  此处的  $T_{\text{J}(\text{MAX})}$  为结点最大温度， $T_{\text{a}}$  为环境温度，而  $\theta_{\text{JA}}$  为 IC 封装中每瓦度的结点到环境热阻。下表显示了各种封装类型的  $\theta_{\text{JA}}$  值。

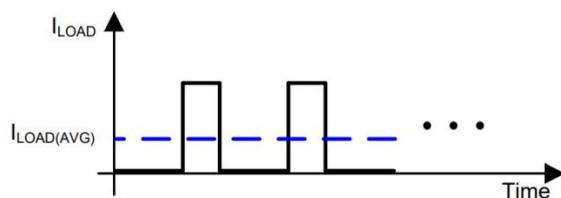
封装类型	$\theta_{\text{JA}} (\text{°C/W})$
SOT89-3L	200 °C/W
TO220	50 °C/W
TO252	103 °C/W

工作极限参数中，最大结温是  $150^{\circ}\text{C}$ 。尽管如此，建议正常工作时最大结温不超过  $125^{\circ}\text{C}$  以确保其可靠性。

### 11.3 功耗计算

为使芯片工作在极限范围内并保持一个稳定的输出电压，芯片的功耗  $\text{PD}$  一定不能超过最大功耗  $\text{PD}(\text{MAX})$ ，即  $\text{PD} \leq \text{PD}(\text{MAX})$ 。由下图可看出几乎所有功率都是通过晶体管产生，这等同于在负载上串联一个可变电阻，从而保持输出电压恒定。此处产生的功率表现为热能，必须保证芯片不能超过最大结点温度。

由于负载的瞬态性能，在实际应用中要求稳压器提供稳态和瞬态电流。虽然该系列芯片操作于限制范围内，并在其稳态电流下工作良好，但必须注意可能导致电流上升至接近极限参数的瞬态负载，这也将导致芯片结点温度的升高。电路中存在稳态电流和瞬态电流，最需考虑的应为芯片中产生热能的电流值均值，更确切地说是 RMS 值。下图显示了与瞬态电流相关的平均电流。



由于芯片的瞬态电流很小，一般可以忽略，故假设输入电流等于输出电流，则芯片的功耗  $\text{PD}$  可计算为输入电压和输出电压的压差乘以电流，即得公式  $\text{PD}=(\text{VIN} - \text{VOUT}) \times \text{I}_{\text{IN}}$ ，由于输入电流也等于负载电流，因此可得公式  $\text{PD}=(\text{VIN} - \text{VOUT}) \times \text{I}_{\text{LOAD}}$  但由于瞬态负载电流的存在，功耗  $\text{PD}$  应为  $\text{PD}=(\text{VIN} - \text{VOUT}) \times \text{I}_{\text{LOAD(AVG)}}$

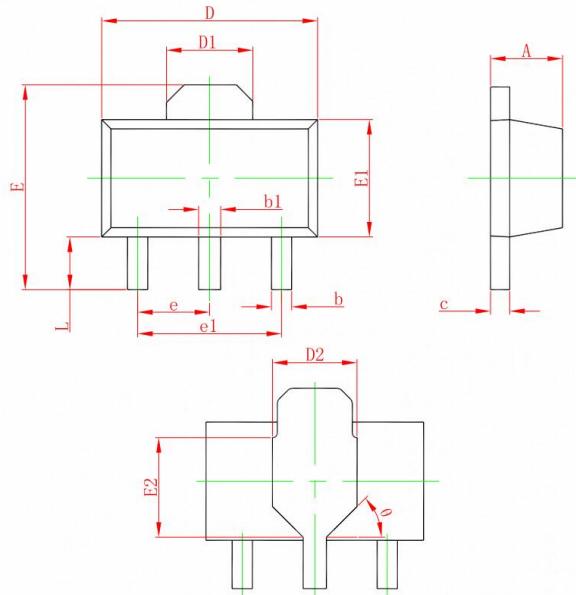


## 12 Layout 指导

1.  $C_{IN}$  和  $C_{OUT}$  离 LDO 尽可能近，一般推荐  $C_{IN}=0.33\mu F$ ,  $C_{OUT}=0.1\mu F$ , 需要注意输入电容耐压值。
2. LDO 输入端建议串联  $10\Omega$  左右的电阻，以吸收前级输入尖峰电压。
3. 尽量大的铺地面积，可以提高抗干扰性，增加 LDO 散热性能。



### 13 封装信息 (SOT89-3L)



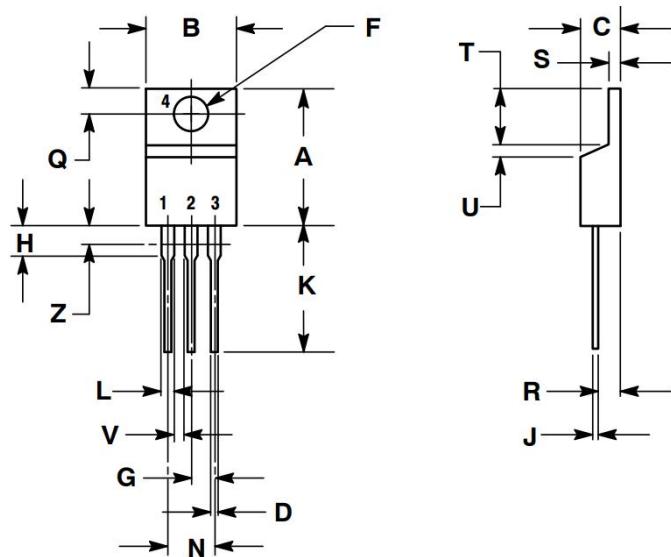
符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	1.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.380	0.580	0.015	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550		0.061	
D2	1.710		0.069	
E	3.940	4.250	0.155	0.167
E1	2.300	2.600	0.091	0.102
E2	1.900		0.071	
e	1.500 Typ.		0.060 Typ.	
e1	3.000 Typ.		0.118 Typ.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047
θ	45°		45°	

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。



## 封装信息 (TO220)



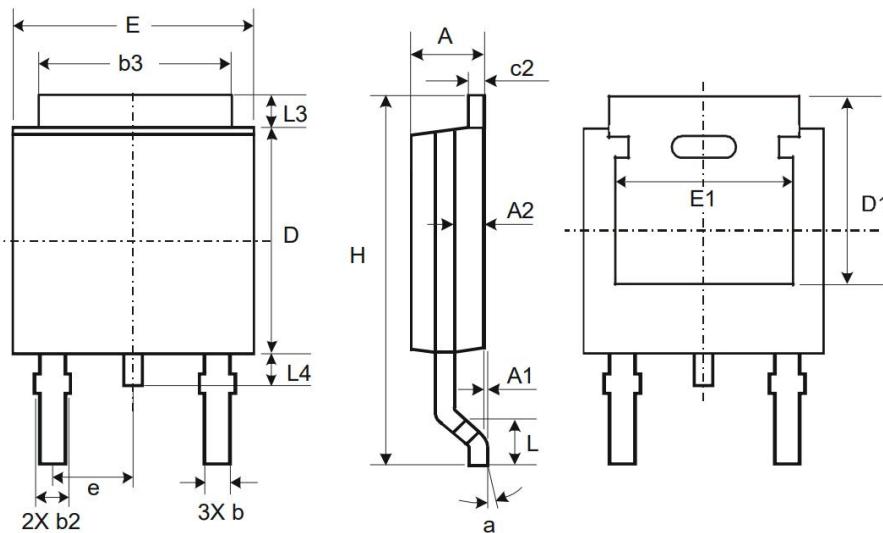
符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Min.
A	14.48	15.75	0.570	0.620
B	9.66	10.28	0.380	0.405
C	4.07	4.82	0.160	0.190
D	0.64	0.88	0.025	0.035
F	3.61	3.73	0.142	0.147
G	2.42	2.66	0.095	0.105
H	2.80	3.93	0.110	0.155
J	0.46	0.64	0.018	0.025
K	12.70	14.27	0.500	0.562
L	1.15	1.52	0.045	0.060
N	4.83	5.33	0.190	0.210
Q	2.54	3.04	0.100	0.120
R	2.04	2.79	0.080	0.110
S	0.020	0.024	0.020	0.024
T	0.235	0.255	0.235	0.255
U	0.000	0.050	0.000	0.050
V	0.045	-	0.045	--
Z	-	0.080	-	0.080

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。



## 封装信息 (TO252)



符号	公制单位 (mm)		英制单位 (inch)	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.19	2.39	0.086	0.094
A1	0.00	0.13	0.00	0.005
A2	0.97	1.17	0.038	0.046
b	0.64	0.88	0.025	0.034
B2	0.76	1.14	0.029	0.044
b3	5.21	5.46	0.205	0.214
c2	0.45	0.58	0.017	0.022
D	6.00	6.20	0.236	0.244
D1	5.21	—	0.205	—
e	2.286		0.09	
E	6.45	6.70	0.253	0.263
E1	4.32	—	0.170	—
H	9.40	10.41	0.370	0.409
L	1.40	1.78	0.055	0.070
L3	0.88	1.27	0.034	0.05
L4	0.64	1.02	0.025	0.040
a	0°	10°	0°	10°

注意:

1. 本图如有更改, 恕不另行通知, 使用前请注意获取产品对应版本资料。